Futaba

双葉電子工業株式会社 ディスプレイ事業センター DISPLAY BUSINESS CENTER FUT ABA CORPORATION

形名 Type No. ELW0901AA

1. SCOPE 適用範囲

この仕様書は、双葉電子工業株式会社が納入するOLED製品について規定する。 This specification applies to OLED products by Futaba Corporation.

2. 一般規定 GENERAL SPECIFICATIONS

- 2.1 発行年月日より2ヶ月間以内に返却無き場合、当仕様書は受領されたものとする。
 When there is no return within two months from the date of the issue, this specification will be recognized as granted.
- 2.2 本仕様の規定に疑義が生じた場合は、両者協議の上処置をとるものとする。

Any doubtful standards found in this specification should be clarified upon mutual agreement by both parties.

2.3 本仕様の規定以外の問題が生じた場合は、両者協議の上処置をとるものとする。

Any problems occurring outside the standards of this specification should be solved upon mutual agreement by both parties.

2.4 限度見本は必要に応じ、両者協議の上設定するものとする。

Limited samples should be provided upon mutual agreement by both parties when necessary.

2.5 製品規格の変更、及び重要な設計、工程の変更を行う場合は、事前に購入側へ文書で申し入れるものとする。 When significant design or process changes will be made in the product standards ,

it is necessary prior notification by writing to the purchaser.

2.6 最終ロット出荷後の少量生産は原則として実施しない。補修用は最終ロット以前に購入側にて手配するものとする。 It is mutually agreed that small quantity production should not be performed after delivery of the last lot.

The purchaser should secure the quantities necessary for future service before the production of the last lot.

2.7 本仕様書は、納入側より最終ロットが出荷された翌月より起算し、1年後に効力を停止するものとする。 The specification terminates 1 year after the month following the last lot delivery.

2.8 日本語と英語表現に解釈の違いが生じた場合、日本語表現を優先として使用する。

Any mis-interpretation of this specification between English and Japanese expression must be solved by using superiority of Japanese one.

3. 品質検査

重不良項目:不点灯、線欠陥など、ディスプレイ表示機能の不良

Major defect: Display functional failure such as non light-on, line defects.

ANSI / ASQC Z1.4 並み AQL = 0.4%

軽不良項目:黒点、輝度低、外観キズ汚れなど、表示の有効な使用には支障ないと予想されるもの

Minor defect: Defect which do not affect the normal operation of display, such as dark spots,

low luminance, scratch or dent or dirty area etc.

ANSI / ASQC Z1.4 並み AQL = 0.4%

4. 環境への取り組み Efforts on Environment

- 4.1 本製品はハロゲンフリー、RoHS、REACH 対応製品です。
- 4.2 各生産拠点、各工程では環境に配慮した材料、部材を使用しております。

また環境負荷物質は各工程で使用されることはありません。

- 4.3 環境負荷物質は定期的に管理されています。
- 4.1 This product complies for Halogen free, RoHS, REACH requirements.
- 4.2 Each factory, Each processes are using raw materials which complies on environmental requirements. Also, there is no use of Environmental hazardous substances in each factories.
- 4.3 Futaba is regularly checking Environmental hazardous substances.

G

Futaba

有機ELディスプレイスペック OLED DISPLAY SPECIFICATION

形名 Type No. ELW0901AA

双葉電子工業株式会社 ディスプレイ事業センター DISPLAY BUSINESS CENTER FUTABA CORPORATION

1) 適用 Application

本仕様書は有機ELディスプレイELW0901AAに適用する。 The specifications are applied to OLED display ELW0901AA.

2) 概要 Features

項目 Item	仕様 Specification
画素数	128 × 36
Resolution	
画素ピッチ	0.17 × 0.17 mm
Pixel Pitch	
アクティブエリア	21.734 × 6.095 mm
Active Area	
ガラスサイズ	25.28 × 9.9 mm
Glass Size	
IC	LD7032
発光色	白色
Color of Illumination	White
階調数	2
Gray Scale	
輝度	500 cd/m^2
Luminance	
円偏光板	無し
Circular Polarizer (CPL)	Without CPL
駆動方法	パッシブマトリクス
Drive Method	Passive Matrix
デューティー	1/36
Duty Cycle	
電源電圧	13.0V/1.8V(Typ.)
Power Supply Voltage	
質量	$0.64 \pm 0.4g$
Mass	

3) 用途 Purpose

4) 標準状態 Normal Condition

本仕様書では特に記載の無い場合、下記に規定した標準状態の値を使用するものとする。

Measurements are done under normal condition unless otherwise specified.

温度 Temperature 23±3°C 湿度 Humidity 45±15% OLED 駆動電源電圧 OLED Drive Power Supply Voltage (VCC) 13.0±0.1V ロジック電源電圧 Logic Power Supply Voltage (VDD) 1.8±0.05V

5) 電気特性 Electric Characteristics

5-1) 絶対最大定格*1 Absolute Maximum Rating *1

項目	記号	Min.	Max.	単位
Item	Symbol			Unit
OLED駆動電源電圧	VCC	-0.3	18.0	٧
OLED Drive Power Supply Voltage				
ロジック電源電圧	VDD	-0.3	3.6	٧
Logic Power Supply Voltage				
信号入力電圧	Vi	-0.3	VDD+0.3	٧
Signal Input Voltage				
動作温度 * ²	Topr	-20	+75	°C
Operating Temperature *2				
貯蔵温度	Tstg	-40	+85	°C
Storage Temperature				

注: *1) 絶対最大定格とは、瞬時たりとも超過してはならない限界値である。

*2) 結露なき事。

Notice: *1) Absolute Maximum Rating is the limit value that it must not exceed.

*2) No Condensation

5-2) 推奨動作条件 Recommended Operation Condition

項目	記号	Min.	Тур.	Max.	単位
Item	Symbol				Unit
OLED駆動電源電圧	VCC	12.5	13.0	13.5	٧
OLED Drive Power Supply Voltage					
ロジック電源電圧	VDD	1.65	1. 8	3.5	٧
Logic Power Supply Voltage					
信号入力電圧	VIH	0.8VDD	_	VDD	٧
Signal Input Voltage	VIL	0	_	0.2VDD	٧

5-3) 消費電流 Current Consumption

項目	記号	点灯パターン		Тур.	Max.	単位
Item	Symbol	Lighting pattern				Unit
OLED駆動電源電流 OLED Drive Power Supply	ICC	500cd/m ²	全点灯 All Pixels On	7.3	20.0	A
Current	100		全消灯 All Pixels Off		5.0	mA
	IDD	500cd/m ²	全点灯	60	80	
ロジック電源電流			All Pixels On			μA
Logic Power Supply Current	IDD	全消灯 All Pixels Off		60	80	μΑ
スタンバイ電流 (VCCライン) Stand-by Current(VCC)	ISCC	表示OFF		-	10	
スタンバイ電流 (VDDライン) Stand-by Current(VDD)	ISDD	Displ	Display Off		10	μА

6) 光学特性 Optical Characteristics

6-1) 輝度 / 色度 Luminance / Chromaticity

項目	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
Item	Condition				Unit
輝度 Luminance	全点灯 All Pixels On	400	500	600	cd/m ²
色度 x Chromaticity x	全点灯 All Pixels On	0.27	0.32	0.37	-
色度 y Chromaticity y	全点灯 All Pixels On	0.28	0.33	0.38	-
コントラスト Contrast	*1	10,000	-	-	-

注:

*1) 全点灯暗室コントラスト比 =全点灯輝度/全消灯輝度

Notice:

6-2) 寿命特性 Lifetime Characteristics

項目	動作条件	輝度寿命* ¹
Item	Operating Condition	Luminance lifetime ^{*1}
室温動作 寿命 Room Temp. Operating Lifetime	雰囲気温度 23±3 °C、湿度65%以下、輝度 500 cd/m2、 点灯率50%* ² 連続動作 Ambient Temp.: 23±3°C, Humidity: under 65%, Luminance: 500 cd/m2, Lighting Rate: 50% ^{*2} , and Continuous Operation	50%輝度 10,000 hrs 50% Luminance 10,000 hrs

<u>注</u>:

- *1) Typical 値
- *2) 点灯率50%とは、1ライン128画素中の50%の画素を点灯させるものとする。 この時、各々の画素はパネルの駆動時間に対し平均して50%の時間だけ 点灯しているものとする。

Notice:

- *1) Typical Value
- *2) Pixels of 50% in one line 128 pixels are lit.

In this case each pixels lights for average time of 50% of module drive time.

^{*1)} Contrast ratio of display all pixels on in a dark room = display all pixels on / display all pixels off

6-3) 階調数とディマー設定 Gray Scale and Dimmer Steps

階調数	2(White/Black)
Gray Scale	
ディマー設定ステップ数	63Steps
Dimmer Steps	

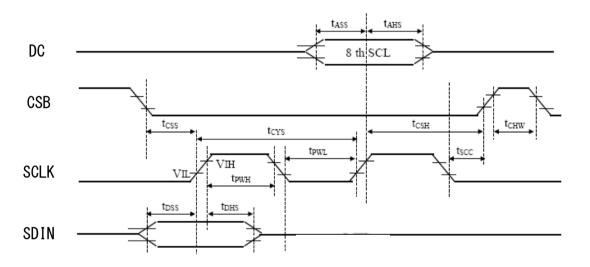
7) AC特性 AC Characteristics

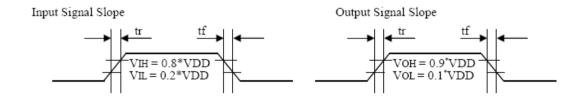
7-1) フレーム周波数 Frame Rate

Min: 100Hz

7-2) シリアルインターフェースタイミング Serial Interface Timing

Item	Signal	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
Serial Clock Cycle Time		t _{CYS}	66	-	-	
High Pulse Width	SCLK	t_{PWH}	20	-	-	ns
Low Pulse Width		t_{PWL}	20	-	-	
DC Setup Time	DC	t _{ASS}	15	-	-	ns
DC Hold Time	DC	t _{AHS}	25	-	-	115
Serial Input Data Setup Time	SDIN	t_{DSS}	20	-	-	ns
Serial Input Data Hold Time	SDIN	t _{DHS}	20	-	-	115
Chip Select Setup Time1		t _{CSS}	20	-	-	
Chip Select Hold Time2	CSB	t _{CSH}	50	-	-	ns
Chip Select High Pulse Width		t _{CSW}	50	-	-	
Clock Fall Time → Chip Select Rise Time	D0 to CSB	t _{scc}	15	1	-	ns
Serial Clock Rise Time	SCLK	tr	-	-	15	ns
Serial Clock Fall Time	JOLK	tf	-	-	15	115





7-3) シリアルインターフェース制御仕様 Serial Interface Control Specification

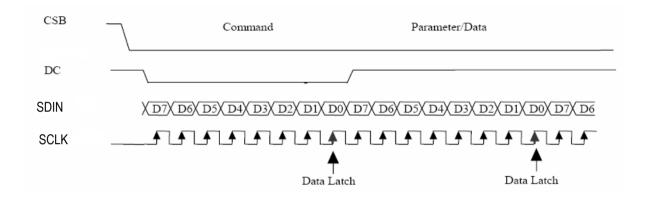
コマンドをライトする時は、DC端子は"L"にしてください。 シリアルインターフェイスは8bit でアクセスします。 コマンド・パラメータを送信するときCSBは常に"L"にしてください。CSBを"H"にしないでください。 コマンドを入力すると前のコマンドパラメータに上書きします。

Set DC pin "L" when the command is write.

The serial interface is accessed with 8bit.

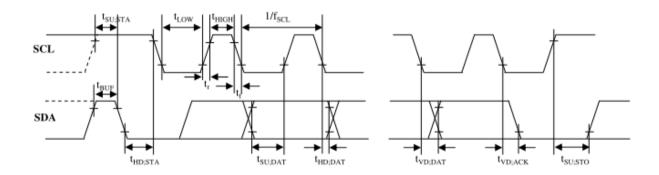
Set CSB "L" when the command/parameter is sent. Do not set CSB "H".

If the command is input, it is overwrote by the previous command parameter.



7-4) I^2C インターフェースタイミング I^2C Interface Timing

Cumbal	Item	Standar	d mode	Fast mode		Unit
Symbol	item	Min	Max	Min	Max	Ullit
$f_{\rm scl}$	SCL Clock Frequency	0	100	0	400	kHz
t _{BUF}	Bus Free Time Between a STOP and START Condition	4.7	-	1.3	-	μs
t _{HD;STA}	Hold Time (repeated) START Condition	4	-	0.6	-	μs
t _{su;sta}	Set-up Time Form a Repeated START Condition	4.7	-	0.6	-	μs
t _{su;sto}	Set-up Time for STOP condition	4	-	0.6	-	μs
t _{SU;DAT}	Data Set-up Time	250	-	100	-	ns
t _{HD;DTA}	Data Hold Time	0	-	0	-	ns
t _{VD;ACK}	Data Valid Acknowledge Time	0.3	3.45	0.1	0.9	μs
t _{VD;DAT}	Data Valid Time	300	-	50	-	ns
t _{LOW}	LOW Period of the SCL Clock	4.7	-	1.3	-	μs
t _{HIGH}	HIGH Period of the SCL Clock	4	-	0.6	-	μs
t _f	Fall Time of Both SDA and SCL Signals		300	-	300	ns
t _r	Rise Time of Both SDA and SCL Signals	-	1000	-	300	ns
t _{SP}	Pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter.	0	50	0	50	ns



7-5) I²Cインターフェース制御仕様 I²C Interface Control Specification

 I^2 Cバスはシリアルクロック(SCL)とシリアルデータ(SDA)で構成されます。両方のラインはPull Up 抵抗に接続しなければなりません。

有効なアドレス・バイトを受信後、デバイスはアクノリッジ(ACK)で応答します。 (クロックパルスがHighの間、SDA input/outputをLowにする)

データバイトは、スタートコンディションとストップコンディションの間に、トランスミッタからレシーバへ転送されます。

ACKビットは、8ビットから成る各バイトの後に続きます。レシーバがACKビットを送信する前に、 トランスミッタはSDAラインを解放する必要があります。

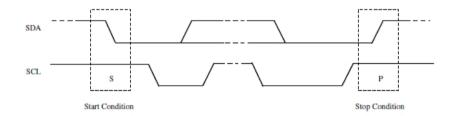
スレーブ・レシーバがアドレス指定される場合、各バイト受信後にACKを生成する必要があります。 セットアップ時間、ホールド時間は、適切に動作するよう設定しなければなりません。

I²C bus consists of the serial clock (SCL) and serial data (SDA) lines. Both lines must be connected to pull-up resistors. After receiving the valid address byte, this device responds with an acknowledge (ACK), a low on the SDA input/output during the high of the ACK-related clock pulse.

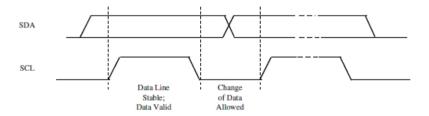
Any number of data bytes can be transferred from the transmitter to receiver between the Start and the Stop conditions. Each byte of eight bits is followed by one ACK bit. The transmitter must release the SDA line before the receiver can send an ACK bit

When a slave receiver is addressed, it must generate an ACK after each byte is received. Setup and hold times must be met to ensure proper operation.

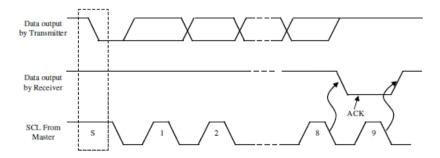
・スタート条件及びストップ条件 Definition of Start and Stop Conditions



・ビット転送 Bit Transfer



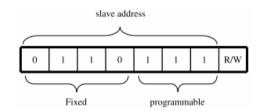
・アクノリッジ Acknowledgement on I²C Bus



7-6-1) I²C IDアドレス I²C Device ID Address

スタートコンディション に続いて、バスマスターはアクセスしているスレーブアドレスを発行する必要があります。 本製品のスレーブアドレスは "6Eh"です。

Following a START condition, the bus master must output the address of the slave it is accessing. The slave address of this product is "6Eh".

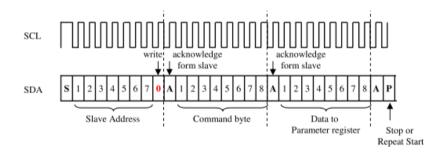


アドレスバイトの最終ビットにより動作モードが決定されます。 ロジック1の時はリードモード、ロジック0の時はライトモードが選択されます。 MSBビットが最初に転送されます。

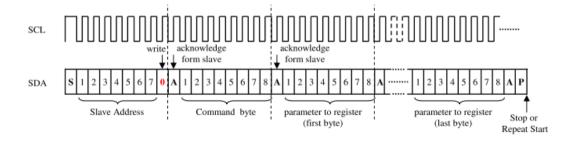
The last bit of the address byte defines the operation to be performed. When set to logic 1 a read is selected, while a logic 0 selects a write operation. MSB bit is first transferred.

7-6-2) I²Cバストランザクション I²C Bus Transactions

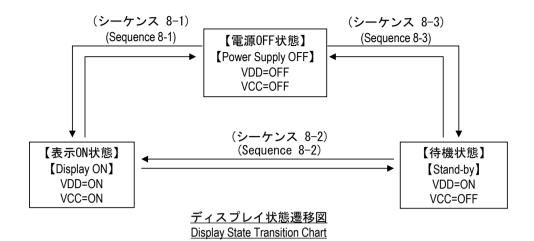
・ライトシングルパラメータコマンド Write Single Parameter Command



・ライトマルチパラメータコマンド Write Multi Parameter Command



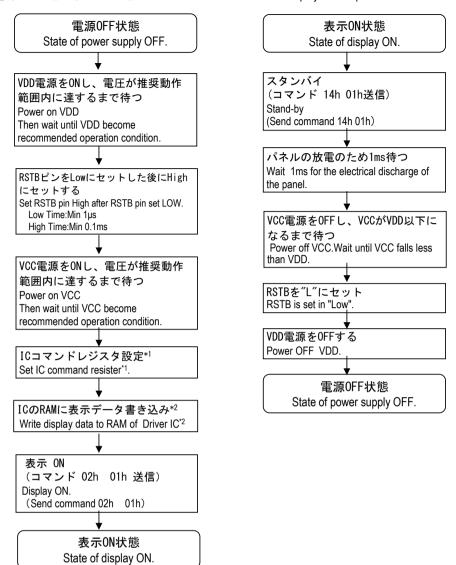
下図、3状態 (電源0FF状態・待機状態・表示0N状態)の間の電源シーケンスを示す Sequences in the following 3 states(Power supply OFF, Stand-by, Display ON) are shown.

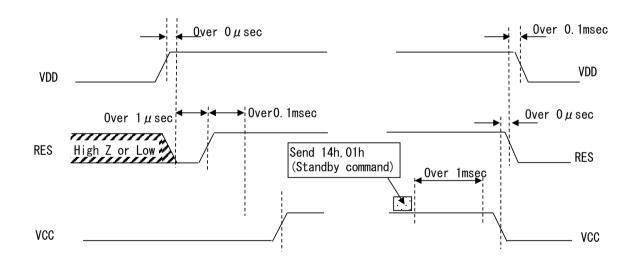


シーケンス8-1:8-1) 電源0FF状態⇔表示0N状態のシーケンスを参照 シーケンス8-2:8-2) 表示0N状態⇔待機状態のシーケンスを参照 シーケンス8-3:8-3) 電源0FF状態⇔待機状態のシーケンスを参照

Sequence 8-1: Refer to 8-1) Power OFF / Display ON Sequence Sequence 8-2: Refer to 8-2) Display ON / Stand-by Sequence Sequence 8-3: Refer to 8-3) Power OFF / Stand-by Sequence

8-1) 電源0FF状態⇔表示0N状態のシーケンス Power OFF / Display ON Sequence





*1) 9) ソフトウェア・コンフィグレーション例 参照

- *1) Refer to 9) Example of Software Configuration
- *2) 10) ピクセルデータ送信方式 参照

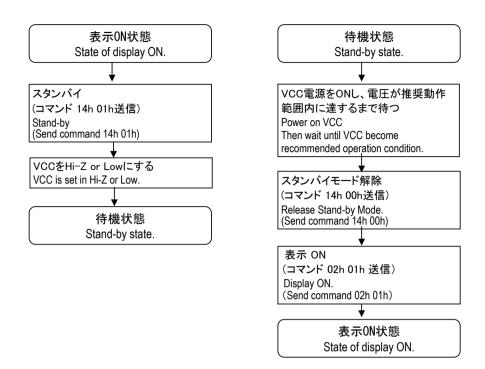
注:

*2) Refer to 10) Pixel Data Output Mode

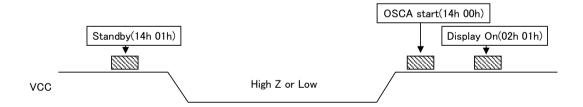
形名 Type No. ELW0901AA

Notice:

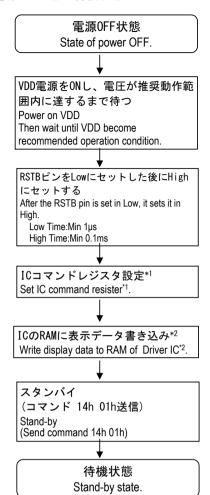
8-2) 表示ON状態⇔待機状態のシーケンス Display ON / Stand-by Sequence

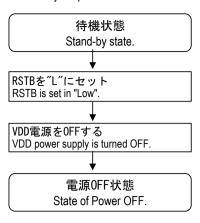


端子名	状態				
Pin Name	Condition				
VDD	常時High Always High				
RSTB	常時High Always High				
CSB	常時High Always High				
DC	常時High Always High				
VCC	下図参照 Refer to the under-mentioned.				

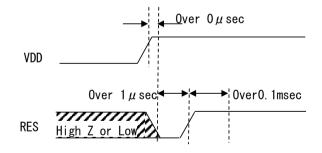


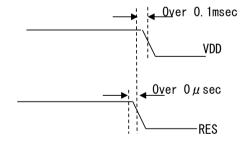
8-3) 電源0FF状態⇔待機状態のシーケンス Power OFF / Stand-by Sequence





端子名	状態			
Pin Name	Condition			
VCC	High Z or Low			





注:

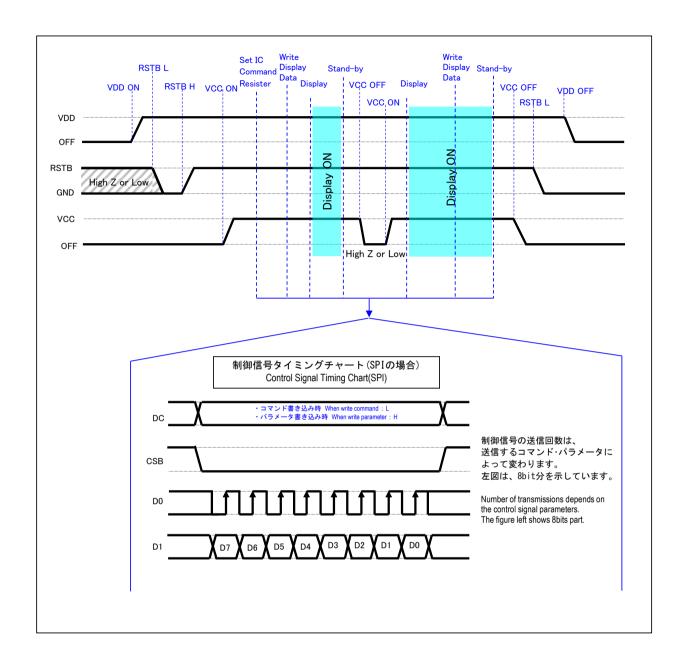
- *1) 9) ソフトウェア・コンフィグレーション例 参照
- *2) 10) ピクセルデータ送信方式 参照

上記シーケンスに従わない場合、製品が故障することがあります。

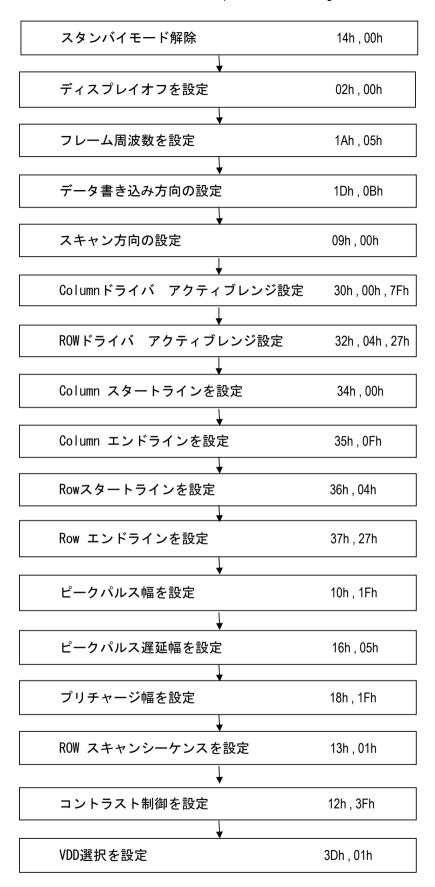
Notice :

- *1) Refer to 9) Example of Software Configuration
- *2) Refer to 10) Pixel Data Output Mode

Keep the above sequence, otherwise OLED display would break down.



9) ソフトウェア・コンフィグレーション例 Example of Software Configuration



10) ピクセルデータ送信方式 Pixel Data Output Mode

メモリ空間について

I C内部には128x40bitのサイズのメモリ空間を持っています。1bitのデータは1pixelに相当します。 メモリ空間は下に示す図1の様にカラム方向に8bitずつ区切られ、0から15までのアドレスに16分割 されています。

Dot Memory Map

The size of the RAM is 128x40 bits. One bit is allocated for each pixels.

The memory is divided into the direction of column into 16, and one division consists of 8bit.

Column Memory X Address

						•		
_			00h	01h	02h		0Eh	0Fh
	SS	00h	(00,00)	(01,00)	(02,00)		(0E,00)	(0F,00)
	Address	01h	(00,01)	(01,01)	(02,01)		(0E,01)	(0F,01)
	ğ		-					
-	7	į	İ					į
Row	5	į	İ			***************************************		İ
\simeq	Memory							
	ea	26h	(00,26)	(01,26)	(02,26)		(0E,26)	(0F,26)
_	Σ	27h	(00,27)	(01,27)	(02,27)		(0E,27)	(0F,27)

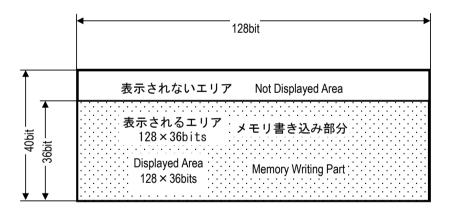
Memory Size = $16 \times 8Bit \times 40 = 5{,}120 Bit$

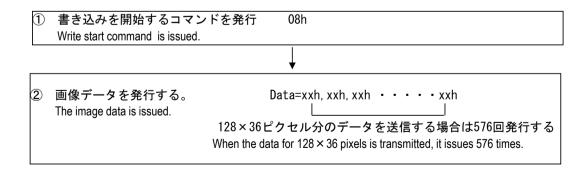
LD7032 内のメモリ空間 Dot Memory Map(LD7032)

11) メモリ書き込みシーケンス Memory Writing Sequence

メモリ空間はカラム方向に8bitずつ区切られているので128×36bitのデータを用います。

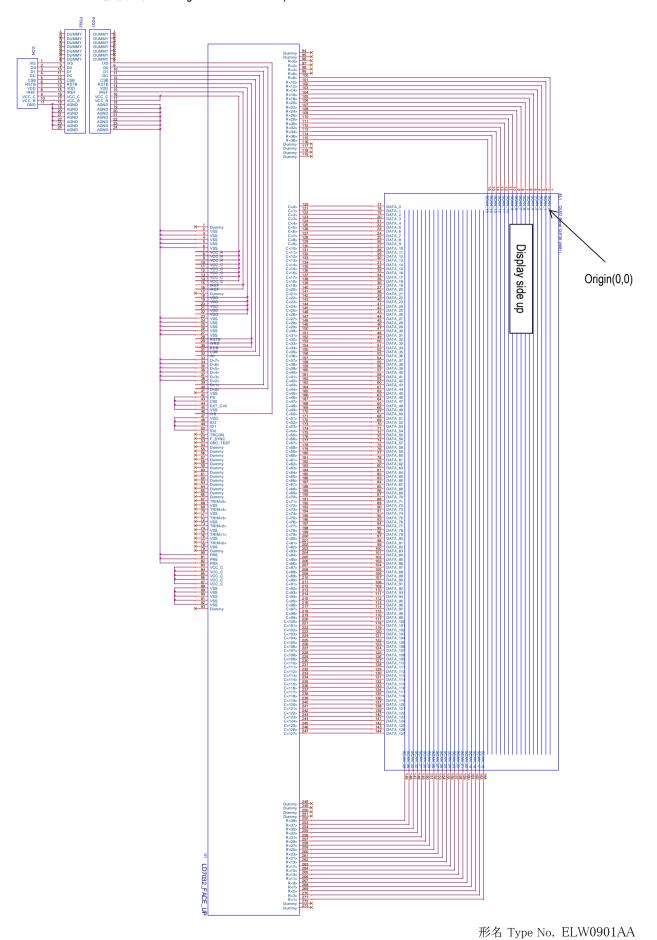
This product use the 128×36 bit memory space because the memory spaces is divided into the column direction by 8bit.



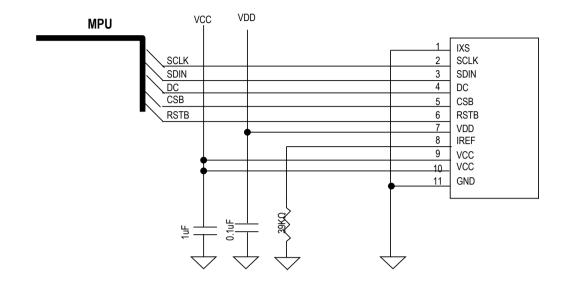


12) 接続仕様 Connection Specification

12-1) 接続仕様図 Figure of Connection Specification



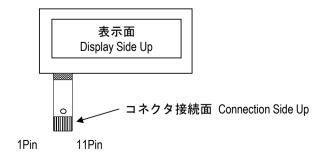
13-1) シリアルインターフェース(SPI)での推奨回路 Recommended Circuit of Serial Interface(SPI)



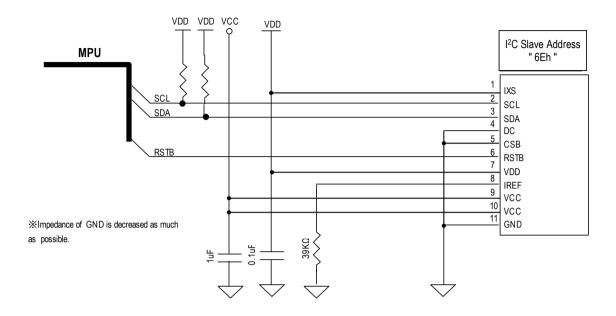
13-2)シリアルインターフェース(SPI)での入力端子名称 Pin Assignment of Serial Interface(SPI) I:Input, O:Output, P:Power

PIN No	名称	機能 Function Description					
	Pin Name						
1	IXS	SPI/I2C切り替え SPI/I2C Selection					
2	SCLK	クロック Clock					
3	SDIN	データ Data					
4	DC	データ/コマンド選択 Data/Command Selection					
5	CSB	チップセレクト Chip Selection		Ι			
6	RSTB	リセット Reset		I			
7	VDD	ロジック電源 Logic Power Supply		Р			
8	IREF**	基準電流設定 Segment Current Reference		-			
9	VCC	OLED Drive Power Supply		Р			
10	VCC	OLED駆動電源 OLED Drive Power Supply		Р			
11	GND	グランド GND					

※ELW0901AAの基準電流はVDDから生成されています。



13-3) I²Cインターフェースでの推奨回路 Recommended Circuit of I²C Interface

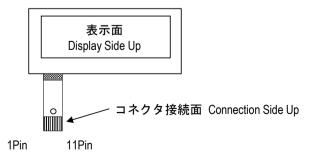


13-4) I²Cインターフェースでの入力端子名称 Pin Assignment of I²C Interface

I:Input, O:Output, P:Power

	名称		機能	1			
PIN No							
	Pin Name						
1	IXS	SPI/I2C切り替え SPI/I2C Selection					
2	SCL	クロック Clock					
3	SDA	データ Data					
4	DC	データ/コマンド選択 Data/Command Selection					
5	CSB	チップセレクト Chip Selection		I			
6	RSTB	リセット Reset		I			
7	VDD	ロジック電源 Logic Power Supply		Р			
8	IREF	基準電流設定 Segment Current Reference		-			
9	VCC	OLED駆動電源 OLED Drive Power Supply		Р			
10	VCC	OLED駆動電源	OLED Drive Power Supply	Р			
11	GND	グランド	GND	Р			

※ELWO901AAの基準電流はVDDから生成されています。



14) 信頼性試験 Reliability Test

項目	試験条件	判定基準			
Item	Condition	Description			
低温貯蔵	-40°C 貯蔵 120 時間 *1	輝度半減無き事			
Low Temp. Storage	-40°C Storage, 120hrs ^{*1}	表示異常無き事 50% of initial luminance ≦			
低温動作	-20°C 動作 120 時間 *1	Luminance			
Low Temp. Operation	-20°C Operation, 120hrs ^{*1}	No abnormal display			
高温貯蔵	+85℃ 貯蔵 120 時間 *1				
High Temp. Storage	+85°C Storage, 120hrs *1				
高温動作	+75℃ 動作 240 時間 *1				
High Temp. Operation	+75°C Operation, 240hrs *1				
高温高湿貯蔵	+60°C95%貯蔵 240 時間 * ^{1*2}				
High Temp. High Humid. Storage	+60°C 95% Storage, 240hrs *1				
高温高湿動作	+60°C95%動作 240 時間 * ^{1*2}				
High Temp. High Humid. Operation	+60°C 95% Operation, 240hrs *1				
熱衝撃	-40°C30Min∕+85°C30Min 100サイクル				
Thermal Shock	-40°C30min / +85°C 30min, 100 cycles				
サージ試験	HBM: 100pF、1.5kΩ、±1000V				
Surge Test	MM: 200pF、0Ω、±200V				
抗折力	パネル抗折力測定方法参照	70N以上の強度があるこ と。			
Flexural Strength	Refer to Method of Measuring OLED Panel Flexural Strength Characteristic	70N≦Stregth of the OLED			
	Tioxara Suorigar Sharastoneas	Panel			
梱包落下	1角3稜6面 落下高さ80cm 各面1回(計10回)	表示異常無き事			
Drop Test (Packing)	合面「凹(計10回) 1 Corner, 3 Edges, 6 Surfaces, Height: 80 cm, 10	No abnormal display			
	times				
耐振動性 (梱包)	5~100Hz、0.75G、対数掃引、				
Vibration (Packing)	X, Y, Z各20分 5-100Hz, 0.75G, Logarithm Sweep,				
	Direction X,Y,Z 20min				

注:

- *1) 強制循環恒温槽雰囲気中、動作試験は点灯率100%にて実施。
- *2) 結露なき事。

Notice:

- *1) It's executed at the atmosphere of compulsory circulation constant temperature chamber. (100% lighting in case of operation test)
- *2) No Condensation

15) 外観基準 Appearance Specification

15-1) 外観検査条件 Appearance inspection condition

検査対象物から約30cm離れた位置から目視検査を行う。この検査条件において認識できない項目は、 次ページの外観基準仕様を満たさない場合でも良品とする。

The visual inspection is done from a position away from the inspection object by about 30cm.

Even if Appearance specification of next page is not satisfied, the item that cannot be recognized by this inspection condition is assumed to be good.

目視検査時の照度は下記の通りとする。

①点灯検査	501x 以下
②外観検査	1000~20001x
③FPC外観検査	1000~20001x

Illumination at appearance inspection.

①Lighting Appearance Inspection	Less than 50lx
②Appearance Inspection	1000∼2000 lx
③Appearance Inspection of FPC	1000~2000 lx

各欠陥の定義は下記の通りとする。

Definition of Defect

点欠陥 Spot Defect 線欠陥 Line Defect 長径 Max. Diameter 短径 Min.Diameter W

D:点の平均径、D=(長径+短径)/2

D: Mean Diameter of Spot, D=(Max. Diameter + Min.Diameter) / 2

15-2) 外観基準 Appearance Specification

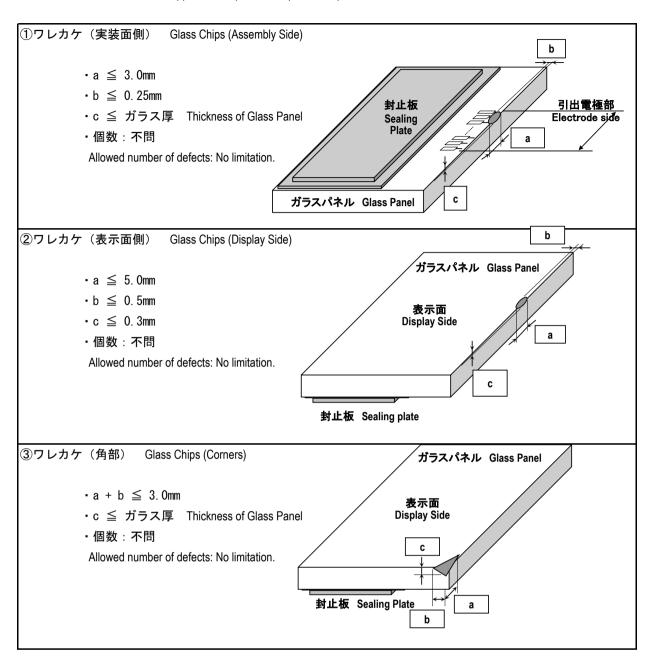
全ての項目の判定基準と許容数を満たす有機LLディスプレイを良品と判定する。

The OLED display is judged good when all of criteria and permissible number are satisfied.

項目		内容	判定	基準	
Item		Content	Descr	ription	
	非点灯	非表示・非動作パネル	表示しないパネル	0	
		Non-Display and Non-Operation Panel	Non-Lighting Panel		
	点欠陥 Point Defect	黒点:画素内のゴミや発光素 子の焼けによる黒い点	D≦0.10	不問	
	Politi Delect	白点:画素内にある周囲より		Pretermission	
		明るい発光点 Black spot by scorch of foreign	0. 10 <d≦0. 14<="" td=""><td>1個</td></d≦0.>	1個	
<i>1</i> ⊀π		bodies in pixel and light emission element.		1 pieces	
表示検査		White spot that shine more brightly than surroundings.	0. 14 <d< td=""><td>0</td></d<>	0	
	黒線		W≦0.05	 不問	
)isple	Black Line	Black line by Light emitting element and dust.		Pretermission	
ıy İns		ianu uust.	L≦2.0 且つ 0.05 <w≦0.10< td=""><td>2個 (距離10mm以上)</td></w≦0.10<>	2個 (距離10mm以上)	
Display Inspection			L≦2.0 and 0.05 <w≦0.10< td=""><td>2 pieces (10mm≦Multiple Defect Interval)</td></w≦0.10<>	2 pieces (10mm≦Multiple Defect Interval)	
			2.0 <l 0.05<w="" td="" 且つ="" 又は0.10<w<=""><td>0</td></l>	0	
			2.0 <l 0.05<w="" 0.10<w<="" and="" or="" td=""><td colspan="2"></td></l>		
	ライン欠陥	輝線(周囲より明るいライン)	輝度差5%以上	0 本	
	Line Defect	Bright Line	5%≦ Luminance Difference	0 line	
		暗線(周囲より暗いライン)	輝度差5%以上	0 本	
		Dark Line	5%≦ Luminance Difference	0 line	
	ガラスキズ	表示面に存在するガラスキズ	W≦0.05	不問	
李	Scratch of Glass	Scratch of Glass in Active Area		Pretermission	
外観検査				2個 (距離10mm以上)	
			L≦2.0 and 0.05 <w≦0.10< td=""><td>2 pieces (10mm≦Multiple Defect Interval)</td></w≦0.10<>	2 pieces (10mm≦Multiple Defect Interval)	
Appearance Inspection			2.0 <l 0.05<w="" td="" 且つ="" 又は0.10<w<=""><td>0</td></l>	0	
			2.0 <l 0.05<w="" 0.10<w<="" and="" or="" td=""><td></td></l>		
	封止板外観	封止板の汚れ、キズ	キズ (外形寸法影響無き事)	不問	
	Sealing Plate Appearance	Dirt, Scratch of Sealing Plate	Scratch (No Influence on dimension)	Pretermission	
on			汚れ(外形寸法影響無き事)	皮膜状樹脂汚れは良品とする	
			Dirt (No Influence on dimension)	It disregards film type resin dirt.	

15-2) 外観基準(続き) Appearance Specification(Continued)

項目		内容	判定基準				
Item		Content	Description				
外観検査 Appearance Inspection	保護樹脂外観 Protection Resin Appearance	樹脂表面の汚れ、キズ Dirt, Scratch of Protection Resin	キズ(外形寸法影響無き事) Scratch (No Influence on dimension) 汚れ(外形寸法影響無き事) Dirt (No Influence on dimension)	不問 配線露出無き事 Pretermission, No exposure of wiring. 皮膜状樹脂汚れは良品とする It disregards film type resin dirt.			
	IC外観 IC Appearance	IC表面の汚れ Dirt of IC Surface	汚れ(外形寸法影響無き事) Dirt (No Influence on dimension)	皮膜状樹脂汚れは良品とする It disregards film type resin dirt.			
	FPC Appearance	FPCの汚れ、キズ、折れ Dirt, Scratch, Bending of FPC	汚れ(外形寸法影響無き事) Dirt (No Influence on dimension)	皮膜状樹脂汚れは良品とする コネクタ電極に樹脂付着無き事 It disregards film type resin dirt. No adhesion of resin at connector electrode.			
			キズ、折れ Scratch, Bending	キズによる配線露出無き事 フィルムのみの部分はフィルムに切れ目なきこと No exposure of wiring by scratch. No pause at film part.			



16) 輝度·色度測定方法 Method of Measuring Luminance and Chromaticity

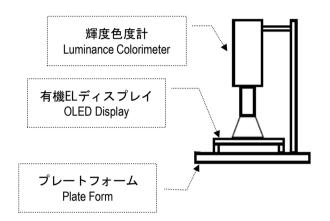
OLEDディスプレイに対し垂直方向 から、コニカミノルタ社製輝度計 CA-410で測定する。(下図参照)

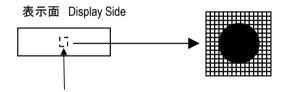
Luminance and chromaticity are measured with a luminance colorimeter CA-410 (KONICA MINOLTA corp.) at perpendicular angle to OLED display. (See Figure Below)

輝度・色度試験時の駆動条件:全点灯

Operation Condition of Measuring Luminance and Chromaticity: All Pixels On.

輝度色度測定方法 Outline of Method of Measuring Luminance and Chromaticity





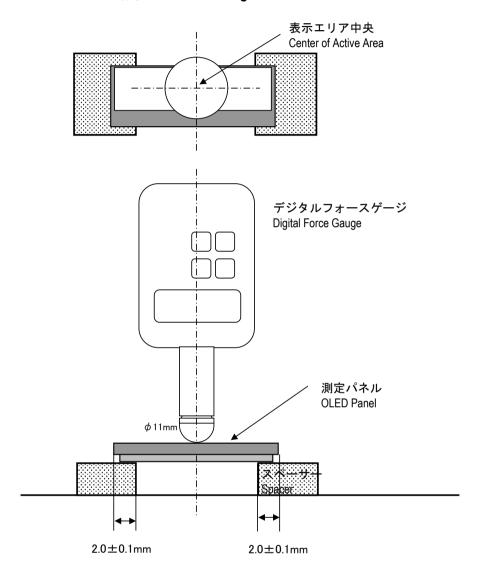
輝度測定位置 Position of Measuring

17) パネル抗折力測定方法 Method of Measuring OLED Panel Flexural Strength Characteristic

封止板を下にし、パネルをセットする。表示エリア中央に ϕ 11mmの金属球で荷重を加え、パネルが破壊する時の値をフォースゲージで測定する。

Placing a OLED panel with the sealing plate side down, exerting the load on the center of display side with the metal ball $(\Phi 11 mm)$, and measure the strength with the digital force gauge when the OLED panel cracks.

< 概要図 Outline Figure >



18) 包装とラベル Packing and Label

18-1) 梱包形態 Packing Form

包装仕様書 11090000065による。

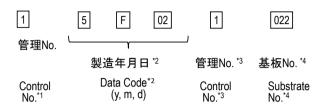
Refer to Packing Specification 11090000065

18-2) 製造番号 Production Number

パネルのロットNo. については、下記表示とする。

The production number for the OLED display is as following.

例 Example: 15F021022



注:

- *1) 管理番号を表す(1又は2)。
- *2) 月の表記対応表は下記の通り。
- *3) 管理番号を表す。
- *4) 001より連番。

Notice:

- *1)Control Number(1 or 2)
- *2)Date of Manufacturing
- *3)Control Number
- *4)Serial Numbers(001~)

表記	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M
Mark												
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Month	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December

18-3) 内装ラベル Inner Package Label

内装箱ラベル (単体貨物側面に貼付、単体貨物内部にも入れる)

包装仕様書 11090000065 による。

Inner Label (It sticks on small freight side, and it charges in a small freight.)

Refer to Packing Specification 11090000065

外装箱ラベル(強化単体貨物、集合貨物側面に貼付)

包装仕様書 11090000065 による。

Outer Label (It sticks on reinforced small freight and assembled freight side.)

Refer to Packing Specification 11090000065

18-4) 包装製品入り数 Package Product Quantity

製品トレー入り数:64 pcs

単体貨物の入り数: 2560 pcs (64 pcs × 20 トレー × 2)

Tray Quantity: 64 pcs / tray

Small Freight: 2560 pcs (64 pcs × 20 trays×2)

19) 最小受注数量 Minimum Order Quantity

7680pcs : 2560×3

20) 保管条件と保証期間 Storage Condition and Period of Warranty

温度:5 °C ~ 35 °C、 湿度:30 %RH ~ 70 %RH 以内。

直射日光、蛍光灯の光が当たらない場所に弊社トレイに入れた状態で外気遮断の上保管のこと。

保証期間は、納入後12ヶ月。

Temperature: 5°C-35°C and humidity: 30%RH-70%RH or less.

Keep it in our tray after cutting off outside air, and do not store in the place exposed to direct sunshine or the fluorescent light.

The period of warranty for the OLED is twelve months after its delivery to the customer.

21) 取扱い注意事項 Handling Notes

- 1. ガラス製品ですので無理な力を加えないこと。 また、FPC部分に無理な力を加えないこと。
- 2. 表示面を傷つけないこと。表示面には直接指などで触れないこと。
- 3. 落下・衝撃を与えた有機ELディスプレイにつきましては使用しないこと。
- 4. 静電気破壊電圧はHBM試験 ($1.5~k\Omega$, 100~pF) で 1kV以上 、MM試験 ($0~\Omega$, 200~pF)で 200~V以上 です。静電気対策の施された環境で取り扱いのこと。
- 5. 絶対最大定格・動作電源電圧範囲など保証範囲を外れた使用は破損あるいは焼損することがあります。
- 6. 電源ON / OFFシーケンス、表示ON / OFFシーケンスに従わない場合、製品が故障する事があります。
- 7. 直射日光や波長380nm以下の紫外線を含む環境へさらすことは避けて下さい。
- 8. 有機LLディスプレイの封止板をグランドに接地することは避けてください。
- 9. 有機ELディスプレイの結露は避けてください。
- 10. IC金属面への回路接続は避けること。外部圧力を加えないこと。
- 1. Don't apply excessive stress to the OLED display because it is the glass product.

Also, do not apply excessive stress to the FPC part.

- 2. Do not damage the display side. Do not touch directly by the finger etc. on the display side.
- 3. Do not use fallen or struck OLED display.
- 4. The static electricity destruction voltage is 1kV or more in HBM test (1.5 k Ω ,100 pF) and 200V or more in MM test (0 Ω ,200 pF), Handle the OLED display under the managed condition of electricity.
- 5. To use over absolute maximum ratings and ranges of the operation power-supply voltage causes break and burning.
- 6. Keep 8) Power ON / OFF and Display ON / OFF Sequence, otherwise OLED display would break down.
- 7.Do not expose sunshine and light included UV light whose wavelength is equal or less than 380nm
- 8. Do not contact the sealing plate of the OLED display with ground.
- 9. Do not be condensing of OLED display.
- 10. Do not connect any circuits to the metal surface of IC. Do not apply external force to the cover.

22) 協定事項 Agreement Matter

本仕様書に疑義を生じた場合、新たな問題が発生した場合、改廃・廃止の必要を認めた場合には、納入者と購入者の双方の話し合いにより誠意をもって解決にあたるものとします。使用条件の変更又は用途の変更を提起する場合は両者が協議し、必要に応じて仕様の見直しを行うものとします。

When the reservation is caused in this specifications, a new problem occurs or either change or abolition are admitted, both suppliers and purchasers are to solve those by talking sincerely. When the change in use conditions or change in usage are raised, both confer and it is assumed to review the specification if necessary.

和文と英文の内容に食い違いが生じた場合は、和文の内容が優先されるものとします。

In case of conflicts between the Japanese explanation and the English one in this specification, the Japanese explanation overrides the English one.

23) 原産国 Country of Origin

中国

HSコード: 8531.20-000

China

HS code: 8531.20-000

24) 生産拠点 Production Site

日本(双葉モバイルディスプレイ株式会社) 及び 中国(昆山滬録光電科技有限公司) Japan(Futaba Mobile Display Corporation) and China(Kunshan Hutek Corporation)

25) 共通注意書 Notes

本仕様書に記載の製品は、一般電子機器(AV機器、通信機器、家電機器、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット)に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的影響が甚大となる恐れのある以下の用途(以下特定用途)への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本仕様書の範囲、条件を越え、または特定用途に使用されたことにより発生した損害等については、 その責任を負いかねますのでご了承願います。

本仕様書の範囲、条件を超え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客さまの用途に合わせ、本仕様書掲載の仕様とは別の仕様について協議させていただきます。

The products listed on this specification sheet are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property.

Please understand that we are not responsible for any damage or liability caused by use of the products in any of the applications below or for any other use exceeding the range or conditions set forth in this specification sheet. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in this specification, please contact us.

①航空、宇宙機器

②輸送用機器(自動車、電車、船舶等)

③医療用機器

4発電制御用機器

⑤原子力関係機器

⑥海底機器

⑦交通機関制御機器

⑧公共性の高い情報処理機器

⑨軍事用機器

⑩電熱用品、燃焼機器

①防災、防犯機器

12)各種安全装置

(13)その他特定用途と認められる用途

Aerospace/Aviation Equipment

Transportation Equipment (Cars, Electric Trains, Ships, etc.)

Medical Equipment

Power-generation Control Equipment

Atomic energy-related Equipment

Seabed Equipment

Transportation Control Equipment

Public Information-processing Equipment

Military Equipment

Electric Heating Apparatus, Burning Equipment

Disaster Prevention/Crime Prevention Equipment

Safety Equipment

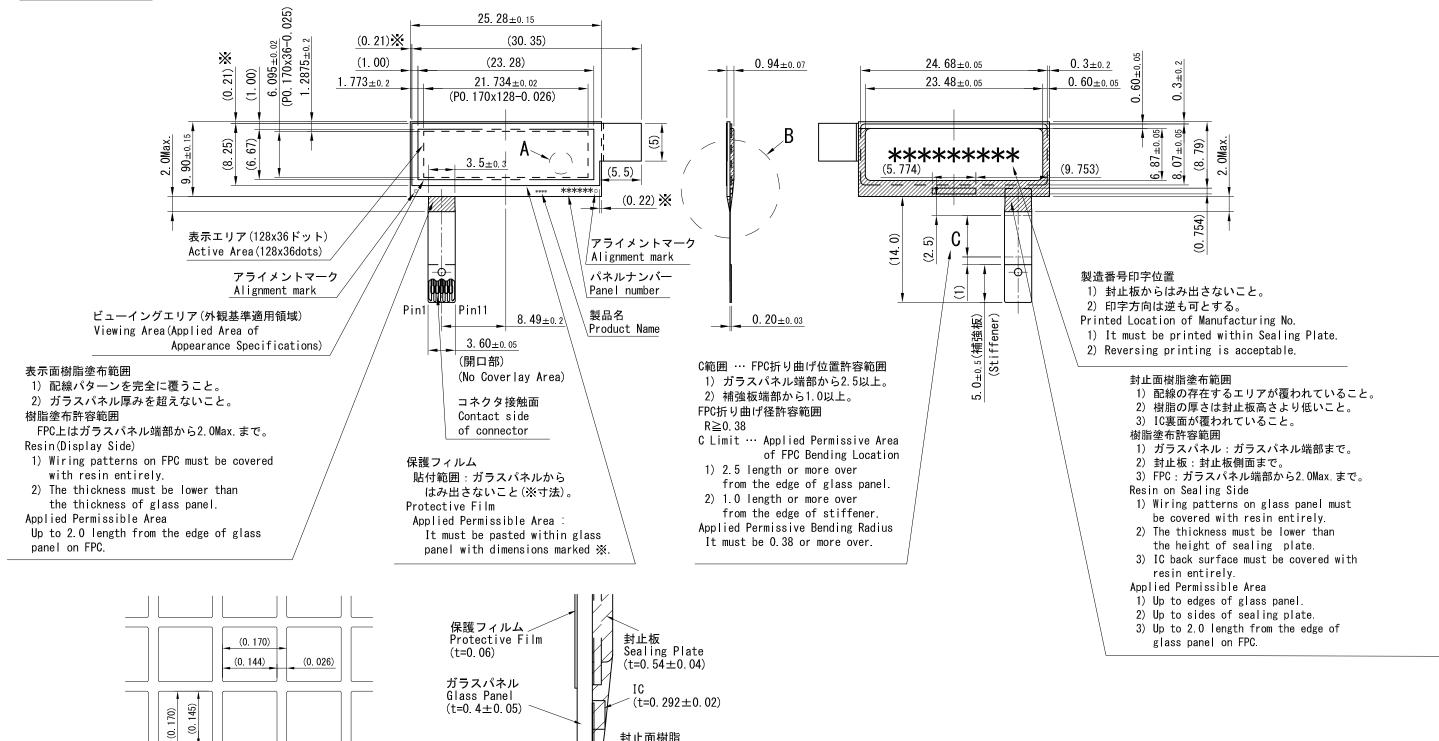
Other applications that are not considered general-purpose applications.

なお、本製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・ 装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

When designing your equipment even for general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection circuit/device or providing backup circuits in your equipment.

Futaba 双葉電子工業株式会社

OUTER DIMENSION



A部拡大図(100:1) A-Portion Magnified Drawing(100:1)

9

(t=0.06)
ガラスパネル
Glass Panel
(t=0.4±0.05)
表示面樹脂
Resin(Display Side)

Sealing Plate
(t=0.54±0.04)
IC
(t=0.292±0.02)

封止面樹脂
Resin(Sealing Side)

FPC

B部拡大図(10:1) B-Portion Magnified Drawing(10:1)

適合コネクタ:9671S-11B-GF イリソ電子(株)

Accommodated Connector: 9671S-11B-GF IRISO ELECTRONICS CO., LTD

ELW0901AA